



ZSC 模组规格书

文档版本: 20240614

[查看在线版本](#)

目录

1 产品概述	2
1.1 特性	2
1.2 应用领域	2
1.3 更新说明	2
2 模组接口	4
2.1 尺寸封装	4
2.2 引脚定义	5
3 电气参数	7
3.1 绝对电气参数	7
3.2 正常工作条件	7
3.3 连续发射和接收时功耗	7
3.4 工作电流	8
4 射频参数	9
4.1 基本射频特性	9
4.2 发射性能	9
4.3 接收性能	9
5 天线信息	11
5.1 天线类型	11
5.2 降低天线干扰	11
6 封装信息及生产指导	14
6.1 机械尺寸	14
6.2 侧视图	15
6.3 原理图封装	15
6.4 推荐封装	16
6.5 生产指南	16
6.6 推荐炉温曲线	17
6.7 储存条件	19
7 模组 MOQ 与包装信息	20

8 附录：声明	21
---------	----

ZSC 是由涂鸦智能开发的一款 Zigbee 模组。它由一颗高集成度的无线射频处理器芯片 EFR32MG21A020F1024IM32-B 和少量外围器件构成, 内置了 802.15.4 PHY/MAC Zigbee 网络协议栈和丰富的库函数。

1 产品概述

ZSC 内嵌低功耗的 32 位 ARM Cortex-M33 内核，1024 KByte 闪存程序存储器，96KB RAM 数据存储器丰富的外设资源，集成了所有 Zigbee MAC 以及 TCP/IP 协议的函数库。用户可以基于这些开发满足自己需求的嵌入式 Zigbee 产品。

1.1 特性

- 内置低功耗 32 位 CPU，ARM Cortex-M33 处理器，带有 DSP 指令和浮点单元可以兼作应用处理器
- 主频支持 80 MHz
- 宽工作电压：2.0 V–3.8 V
- 外设：5×GPIOs, 1×UART, 2×ADC, SWDIO 和 SWCLK 烧录引脚
- Zigbee 连通性
 - 支持 802.15.4 MAC/PHY
 - 工作信道 11 - 26@2.400-2.483GHz，空口速率 250Kbps
 - 最大 +20dBm 的输出功率
 - 60uA/MHz 运行时功耗，5uA 休眠电流
 - 外置单极子天线，最大增益 3.59dBi（整机中略有衰减）
 - 工作温度：-40°C to 105°C
 - 支持硬件加密，支持 AES 128/256

1.2 应用领域

- 智能楼宇
- 智慧家居/家电
- 智能插座、智慧灯
- 工业无线控制
- 婴儿监控器
- 网络摄像头
- 智能公交

1.3 更新说明

更新日期	更新内容	更新后版本
2023-03-13	新建规格书文档	V1.0.0

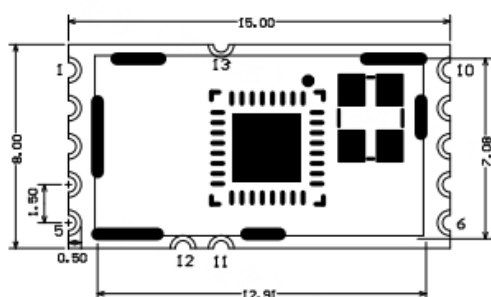
2 模组接口

2.1 尺寸封装

ZSC 共有 3 排引脚，两侧边引脚间距为 $1.5\pm0.1\text{mm}$ ，底部引脚间距 $1.5\pm0.1\text{mm}$ 。

ZSC 尺寸大小: $15 \pm 0.35\text{mm}$ (L) \times $8 \pm 0.35\text{mm}$ (W) \times $2.8 \pm 0.15\text{mm}$ (H)。

ZSC 尺寸如下图所示:



Top View



单位: mm

模组外形公差:±0.35mm

板厚公差:±0.1mm

屏蔽盖高度公差:±0.05mm

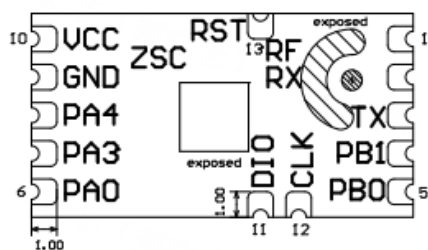
Side View

Unit: mm

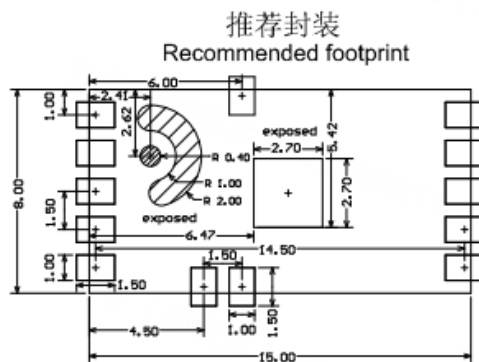
Module form factor tolerance: $\pm 0.35\text{mm}$

PCB thickness tolerance: $\pm 0.1\text{mm}$

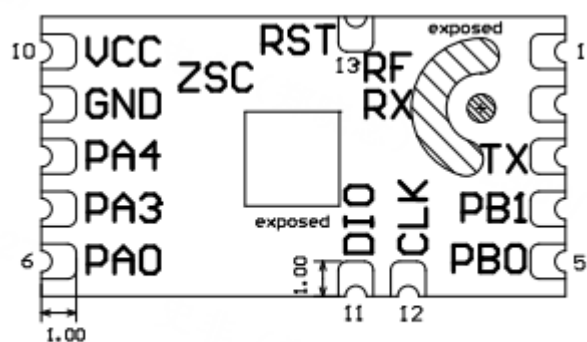
Shield cover height tolerance: $\pm 0.05\text{mm}$



Bottom View



2.2 引脚定义



Bottom View

引脚序号	符号	IO 类型	功能
1	RF	RF	射频 RF_ANT
2	RX	I/O	UART_RXD0, 烧录授权引脚, 对应 IC 的 PA06 (Pin23)
3	TX	I/O	UART_TXD0, 烧录授权引脚, 对应 IC 的 PA05 (Pin22)
4	PB01	I/O	支持硬件 PWM, 对应 IC 的 PB01 (Pin15)
5	PB00	I/O	支持硬件 PWM, 对应 IC 的 PB00 (Pin16)
6	PA00	I/O	支持硬件 PWM, 对应 IC 的 PA00 (Pin17)
7	PA03	I/O	支持硬件 PWM, 对应 IC 的 PA03 (Pin20)

引脚序号	符号	IO 类型	功能
8	PA04	I/O	支持硬件 PWM，对应 IC 的 PA04 (Pin21)
9	GND	P	电源接地引脚
10	VCC	P	电源引脚 (3.3V)
11	DIO	烧录引脚	烧录引脚 SWDIO
12	CLK	烧录引脚	烧录引脚 SWCLK
13	RST	I/O	复位引脚，低电平有效，对应 IC 的 RESETn (Pin9)

- P 表示电源引脚，I/O 表示输入输出引脚。
- Pin11,12 为烧录管脚，烧录完成后可以作为普通 IO 使用。

3 电气参数

3.1 绝对电气参数

参数	描述	最小值	最大值	单位
Ts	存储温度	-50	150	°C
VBAT	供电电压	2.0	3.8	V
静电释放电压 (人体模型)	TAMB-25°C	-	2	KV
静电释放电压 (机器模型)	TAMB-25°C	-	0.5	KV

3.2 正常工作条件

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
Ta	工作温度	-40	-	105	°C
VCC	工作电压	2.0	3.3	3.8	V
VIL	IO 低电平输入	-	-	IOVDD*0.3	V
VIH	IO 高电平输入	IOVDD*0.7	-	-	V
VOL	IO 低电平输出	-	-	IOVDD*0.2	V
VOH	IO 高电平输出	IOVDD*0.8	-	-	V

3.3 连续发射和接收时功耗

工作状态	模式	速率	发射功率/接收	平均值	峰值 (典型值)	单位
发射	-	250Kbps	+20dBm	200	211	mA
发射	-	250Kbps	+10dBm	62	65	mA
发射	-	250Kbps	+0dBm	27	29	mA
接收	-	250Kbps	连续接收	11	15	mA

3.4 工作电流

工作模式	工作状态, Ta=25℃	平均值	最大值 (典型值)	单位
快连配网状态	模组处于快连配网状态	12	38	mA
网络连接状态	模组处于联网工作状态	13	70	mA
网络连接状态	模组处于联网空闲状态	12	14	mA
深度睡眠模式	深度睡眠模式, 保留 64KB Flash	5	-	uA

4 射频参数

4.1 基本射频特性

参数项	详细说明
工作频率	2.405~2.480GHz
Zigbee 标准	IEEE 802.15.4
数据传输速率	250Kbps
天线类型	外置单极子天线，最大增益 3.59dBi（整机中略有衰减）

4.2 发射性能

TX 连续发送性能

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
输出功率 (250Kbps)	-30	18	20	dBm
输出功率调节步 进	-	0.5	1	dBm
输出频谱临道抑 制度	-	-31	-	dBc
频率误差	-15	-	15	ppm

4.3 接收性能

RX 灵敏度

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
PER<8%, RX 灵敏度 (250Kbps)	-102	-101	-99	dBm

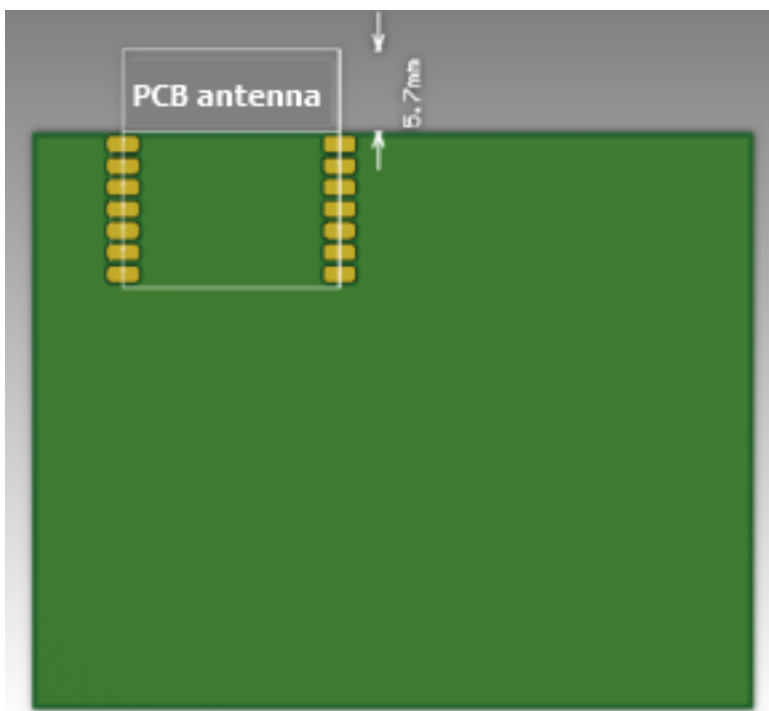
5 天线信息

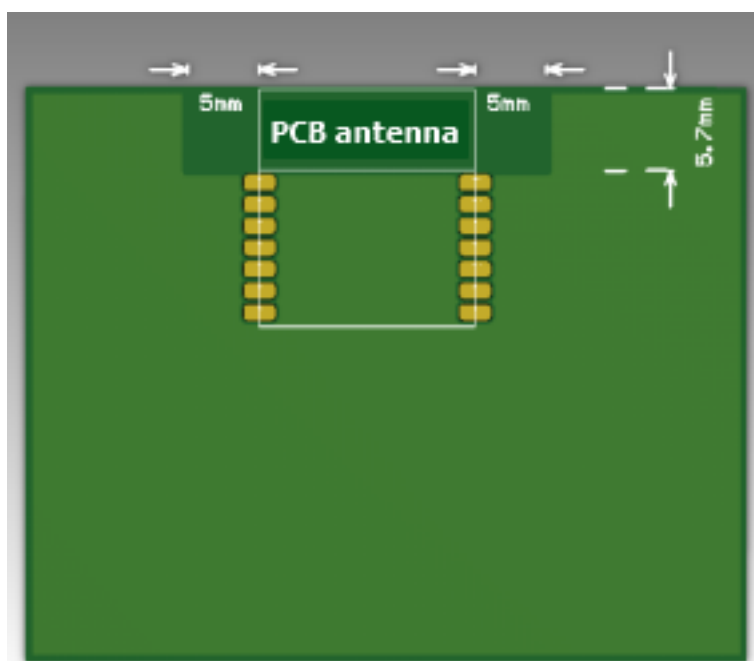
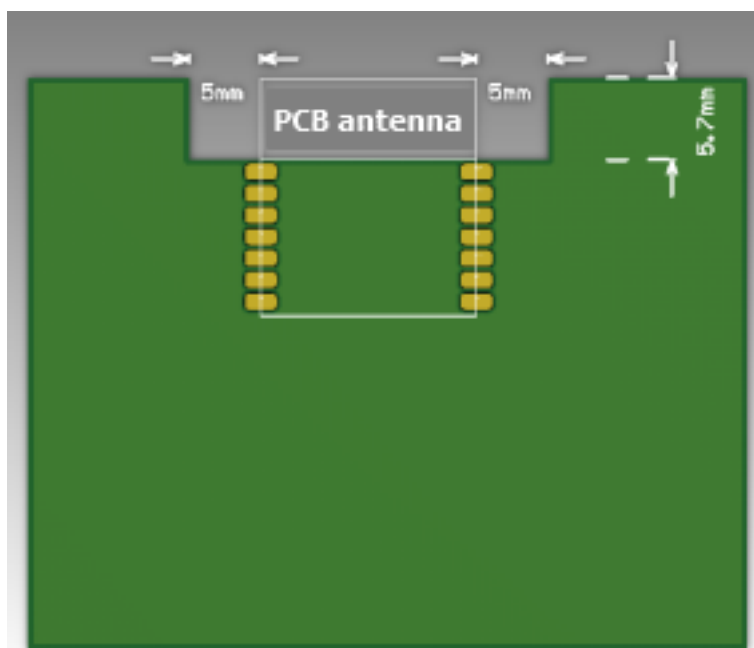
5.1 天线类型

外置单极子天线。

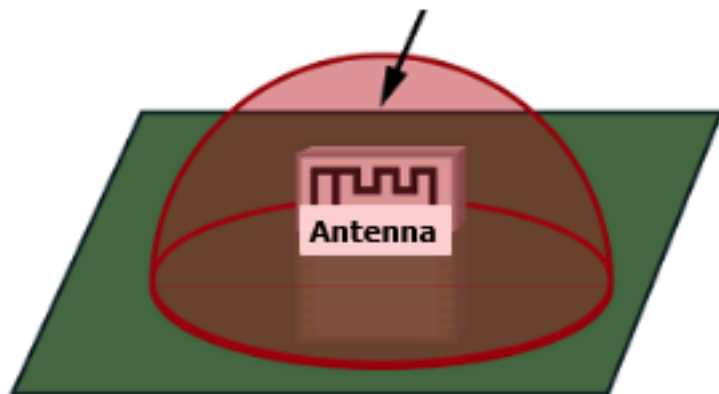
5.2 降低天线干扰

为确保射频辐射性能的最优化，建议模组天线部分和其他金属件距离至少在 15mm 以上，以免影响天线性能，可参考以下 PCB 板载天线部分视图。





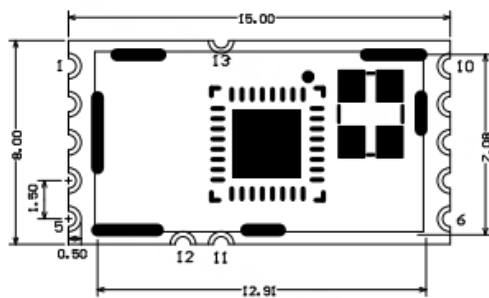
**Do not place any metal in the red area above the antenna.
The recommended diameter of the circular arc is greater than 3 cm.**



6 封装信息及生产指导

6.1 机械尺寸

PCB 尺寸大小: $15\pm0.35\text{mm}$ (W) $\times 8\pm0.35\text{mm}$ (L) $\times 0.8\pm0.1\text{mm}$ (H)。



Top View



单位: mm

模组外形公差:±0.35mm

板厚公差:±0.1mm

屏蔽盖高度公差:±0.05mm

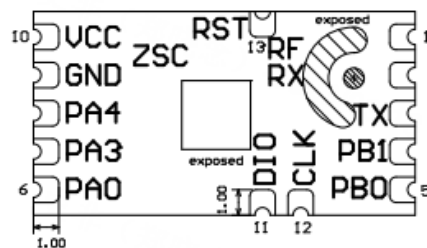
Side View

Unit: mm

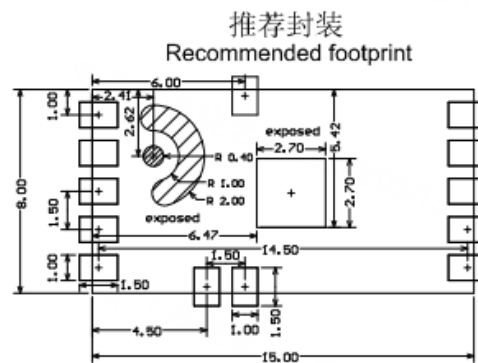
Module form factor tolerance: $\pm 0.35\text{mm}$

PCB thickness tolerance: $\pm 0.1\text{mm}$

Shield cover height tolerance: $\pm 0.05\text{mm}$



Bottom View

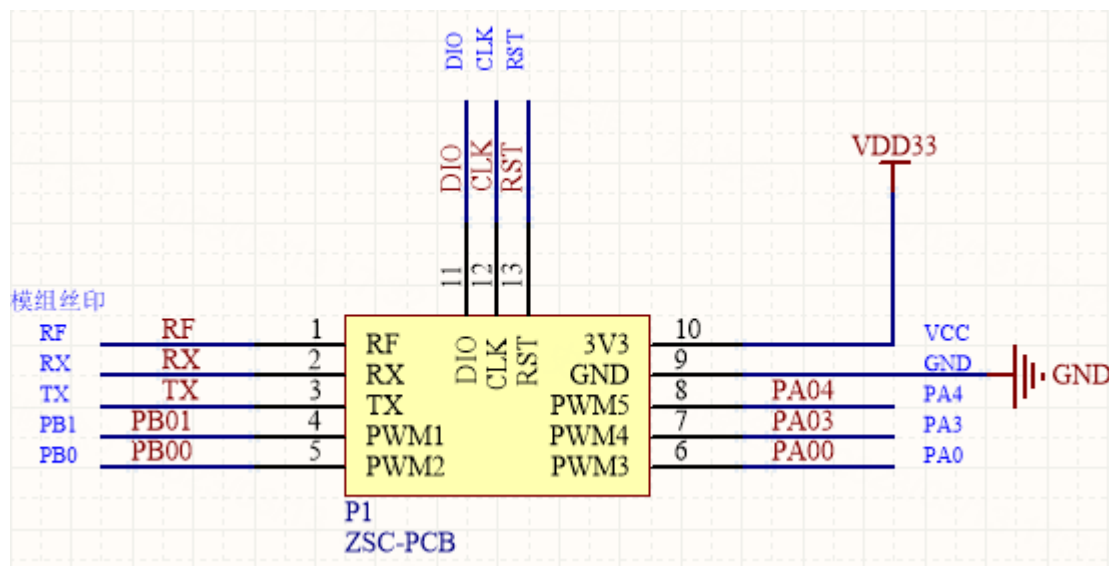


6.2 侧视图



Side View

6.3 原理图封装



- 密封包装内装有湿度指示卡：

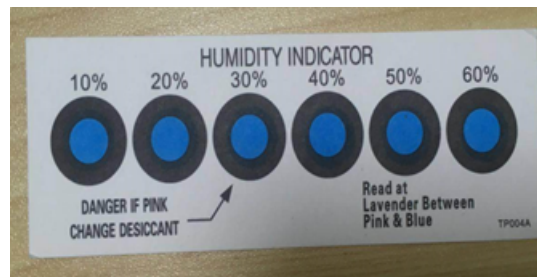


Figure 1: 湿度指示卡贴片式模组.png

3. 涂鸦出厂的模组当出现可能受潮的情况下需要进行烘烤：

- 拆封前发现真空包装袋破损。
- 拆封后发现包装袋内没有湿度指示卡。
- 拆封后如果湿度指示卡读取到 10% 及以上色环变为粉色。
- 拆封后总暴露时间超过 168 小时。
- 从首次密封包装之日起超过 12 个月。

4. 烘烤参数如下：

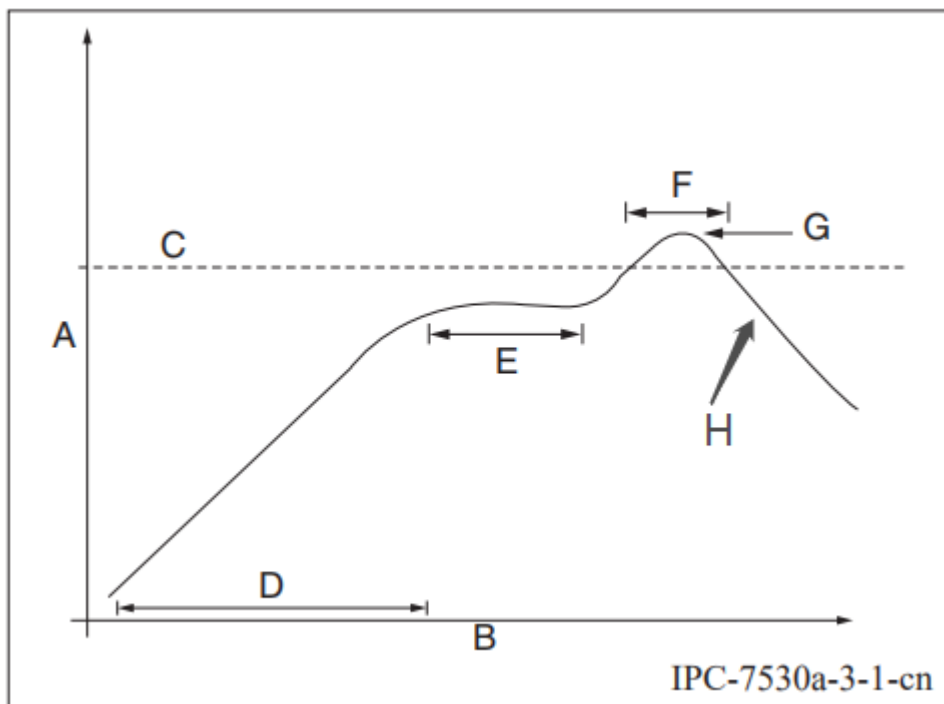
- 烘烤温度：卷盘包装 40℃，小于等于 5%RH。托盘包装 125℃，小于等于 5%RH（耐高温托盘非吸塑盒拖盘）。
- 烘烤时间：卷盘包装 168 小时，托盘包装 12 小时。
- 报警温度设定：卷盘包装 50℃，托盘包装 135℃。
- 自然条件下冷却到 36℃ 以下后，即可进行生产。
- 若烘烤后暴露时间大于 168 小时没有使用完，请再次进行烘烤。
- 如果暴露时间超过 168 小时未经过烘烤，不建议使用波峰焊接工艺焊接此批次模组，因模组为 3 级湿敏器件超过允许的暴露时间很可能受潮，进行高温焊接时可能导致器件失效或焊接不良。

5. 在整个生产过程中请对模组进行静电放电（ESD）保护。

6. 为了确保产品合格率，建议使用 SPI 和 AOI 测试设备来监控锡膏印刷和贴装品质。

6.6 推荐炉温曲线


请根据回流焊曲线图进行 SMT 贴片，峰值温度 245℃，回流焊温度曲线如下图所示：



- A: 温度轴
- B: 时间轴
- C: 合金液相线温度: 217-220°C
- D: 升温斜率: 1-3°C/S
- E: 恒温时间: 60-120S, 恒温温度: 150-200°C
- F: 液相线以上时间: 50-70S
- G: 峰值温度: 235-245°C
- H: 降温斜率: 1-4°C/S

注意: 以上推荐曲线以 SAC305 合金焊膏为例。其他合金焊膏请按焊膏规格书推荐炉温曲线设置。

6.7 储存条件

	警示 本隔潮袋装有 潮湿敏感器件	等级 (MSL) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">3</div> <small>如果缺省， 见相邻的条码标签</small>
	<p>1. 经计算密封袋内器件的保存期限：在<40 °C及<90%相对湿度 (RH)条件下为12 个月</p> <p>隔潮袋密封日期：_____ 详见生产日期 _____ <small>如果缺省，见相邻的条码标签</small></p> <p>2. 封装本体峰值温度：_____ 260 _____ °C <small>如果缺省，见相邻的条码标签</small></p> <p>3. 打开袋后，将要采用再流焊接或者其它高温工艺加工的器件必须</p> <p>a) 在车间环境≤30 °C/60% RH条件下，在 _____ 168 _____ 小时 内贴装，或 <small>如果缺省，见相邻的条码标签</small></p> <p>b) 按照J-STD-033贮存</p> <p>4. 贴装前，器件要求烘烤，如果：</p> <p>a) 在23±5 °C下读取时，对于等级为2a-5a级的器件，湿度指示卡读数>10%；或者对于等级为2级的器件，湿度指示卡读数>60%</p> <p>b) 上述的3a或者3b条件不满足</p> <p>5. 如果要求烘烤，参见IPC/JEDEC J-STD-033中的烘烤程序。</p> <p>注 1: IPC/JEDEC J-STD-020规定了等级和封装本体温度</p>	

7 模组 MOQ 与包装信息

产品型号	MOQ (pcs)	出货包装方式	每个卷盘存放模组数	每箱包装卷盘数
ZSC	6000	载带卷盘	1500	4

8 附录：声明

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, according to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used following the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled rolled environment. This device should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Important Note

This radio module must not be installed to co-locate and operating simultaneously with other radios in the host system except following FCC multi-transmitter product procedures. Additional testing and device authorization may be required to operate simultaneously with other radios.

The availability of some specific channels and/or operational frequency bands are

country dependent and are firmware programmed at the factory to match the intended destination. The firmware setting is not accessible by the end-user.

The host product manufacturer is responsible for compliance with any other FCC rules that apply to the host not covered by the modular transmitter grant of certification. The final host product still requires Part 15 Subpart B compliance testing with the modular transmitter installed.

The end-user manual shall include all required regulatory information/warnings as shown in this manual, including “This product must be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and user body” .

This device has got an FCC ID: 2ANDL-ZSC. The end product must be labeled in a visible area with the following: “Contains Transmitter Module FCC ID: 2ANDL-ZSC” .

This device is intended only for OEM integrators under the following conditions:

The antenna must be installed such that 20cm is maintained between the antenna and users, and the transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

As long as the 2 conditions above are met, further transmitter tests will not be required. However, the OEM integrator is still responsible for testing their end-product for any additional compliance requirements required with this module installed.

Declaration of Conformity European Notice



Hereby, Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd declares that this module product is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2011/65/EU. A copy of the Declaration of conformity can be found at <https://www.tuya.com>.



This product must not be disposed of as normal household waste, in accordance with the EU directive for waste electrical and electronic equipment (WEEE-2012/19/EU). Instead, it should be disposed of by returning it to the point of sale, or to a municipal recycling collection point.

The device could be used with a separation distance of 20cm to the human